(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-123932

(43)公開日 平成8年(1996)5月17日

(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
G06K	19/077					
	17/00	С				
G11C	5/00	301 A				
H01R	23/68	303 F	6901-5B			
				G06K	19/ 00	K

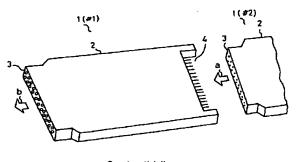
審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 3 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号	特顧平6-282982	(71) 出願人	000003942 日新電機株式会社	
(22)出顧日	平成6年(1994)10月21日	(72)発明者	京都府京都市右京区梅津高畝町47番地 小野 泰正 京都市右京区梅津高畝町47番地 日新電機	
		(74)代理人	株式会社内 弁理士 藤田 龍太郎	

(54) 【発明の名称】 半導体カード

`(57)【要約】

【目的】 パソコン等の機器の1個のカードスロットにより複数枚の接触式の半導体カードを使用可能にする。 【構成】 カード本体2の機器接続側端部に設けられた機器接続コネクタ3と、カード本体2の機器接続側端部の反対側の端部に設けられ、カード本体2内部で機器接続コネクタ3に結線され、他のカードの機器接続コネクタ3が着脱自在に接続されるカード連結コネクタ4とを備える。



- 2 カード本体
- 3 機器接続コネクタ
- 4.カード連結コネクタ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 機器のカードスロットに着脱自在に挿入 されるICメモリカード、ICカード等の接触式の半導 体カードにおいて、

カード本体の機器接続側端部に設けられた機器接続コネ クタと、

前記カード本体の前記機器接続側端部の反対側の端部に 設けられ、前記カード本体内部で前記機器接続コネクタ に結線され、他のカードの前記機器接続コネクタが着脱 自在に接続されるカード連結コネクタとを備えたことを 10 特徴とする半導体カード。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、パソコン等のカードス ロットに着脱自在に挿入されるICメモリカード、IC カード等の接触式の半導体カードに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、この種接触式の半導体カードの1 例である I Cメモリカードは J E I D A (日本電子工業 振興協会), PCMCIA (Personal Computer M 20 emoryCard International Association) により 「PCカード」として国際標準化されつつあり、その接 続方式に直結バス68ピンの2ピース接続方式を採用 し、パソコン等の機器のカードスロットに挿入して使用 される。

【0003】そして、カードの一方の短辺が機器接続側 端部を形成し、との端部にレセプタクル形(ソケット 形)の機器接続コネクタ(カード側コネクタ)が設けら れる。さらに、使用時は前記機器接続側端部を先端にし てカードが前記カードスロットに挿入され、カードの機 30 器接続コネクタにカードスロットのピン形のスロット側 コネクタが着脱自在に接続される。

【0004】との接続によりパソコン等にカードがバス 直結で結合され、パソコン等のメモリ容量の拡大が図ら れる。また、このICメモリカードがモデム、LAN用 の I / 0 カードであれば、パソコン等にこれらの I / 0 機能が付加される。

【0005】さらに、半導体メモリとともにCPUを内 蔵したICカード等においても、ICメモリカードの機 器接続コネクタと同様の機器接続コネクタを設け、パソ コン等のカードスロットに挿入して使用される接触式の ものがある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】前記従来のこの種接触 式の半導体カードの場合、このカード1枚がパソコン等 の機器の1個のカードスロットを占有するため、カード 毎にスロットを用意しなければならない問題点がある。

【0007】そのため、とくに、カードスロット数が1 又は2個と少ない携帯形のパソコン等の携帯機器にこの 種半導体カードを使用するときには、使用枚数が限られ 50 スロットのコネクタが#1カード1の機器接続コネクタ

てそのメモリ容量の拡大、 1/0機能の拡張等が図れな い。本発明は、パソコン等の機器の1個のカードスロッ トにより複数枚の接触式の半導体カードを使用できるよ うにする。

[8000]

【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた め、本発明の半導体カードは、カード本体の機器接続側 端部に設けられた機器接続コネクタと、カード本体の機 器接続側端部の反対側の端部に設けられ、カード本体内 部で機器接続コネクタに結線され、他のカードの機器接 続コネクタが着脱自在に接続されるカード連結コネクタ とを備える。

[0009]

【作用】前記のように構成された本発明の半導体カード の場合、カード本体の機器接続側端部に従来からの機器 接続コネクタが設けられるとともに、機器接続側端部の 反対側のカード本体の端部にカード連結コネクタが設け **られる。**

【0010】そして、このカード連結コネクタはカード 本体内で機器接続コネクタに結線され、他のカードの機 器接続コネクタが着脱自在に接続される。そのため、複 数の半導体カードがコネクタ接続で縦列に連結され、と の連結状態で1枚目の半導体カードをパソコン等の機器 のカードスロットに挿入すれば、1個のカードスロット により複数枚の半導体カードの使用が可能になる。

[0011]

【実施例】1実施例について、図1,図2を参照して説 明する。それらの図面において、1は半導体カードであ るICメモリカード、2はカード1のメモリ等を内蔵し たカード本体、3はカード本体2のカードスロット挿入 用の機器接続側端部に設けられた機器接続コネクタであ り、PCカード接続方式の規格に基づく68ピンのレセ プタル形のコネクタからなる。

【0012】4はカード本体2の機器接続側端部の反対 側の端部に設けられたカード連結コネクタであり、機器 接続コネクタと同一接続方式のピン形のコネクタからな り、自カードの機器接続コネクタ3にカード本体2内で 結線され、他のICメモリカード1の機器接続コネクタ が着脱自在に接続される。

【0013】そして、2枚の1Cメモリカード1をパソ コン等の機器の1個のカードスロットを介して機器に装 着する場合、図1の矢印aに示すように、1枚目の10 メモリカード(以下#1カードという)1のカード連結 コネクタ4に2枚目のICメモリカード(以下#2カー ドという) 1の機器接続コネクタ3が接続され、両カー ド1が縦列に連結される。

【0014】さらに、このカード連結体が図1の矢印b に示すように、#1カード1の機器接続コネクタ3側か らパソコン等の機器のカードスロットに挿入され、この 3に挿入されて接続され、前記カード連結体が一体として前記機器のカードスロットに挿入されてパソコン等の機器に装着される。

【0015】 このとき、両カード1はパソコン等の機器のCPUに例えば増設メモリとしてバス結合され、機器側では前記CPUのアドレス設定により、例えば図2に示すように、#1カード1に0, …, X, #2カード2にX+1…の番地(アドレス)が割当てられる。

【0016】さらに、両カード1の内部アドレスがそれ ぞれ0から始まるように設定されているときは、例えば 10 #1カード1のアドレス線制御回路(図示せず)により、機器側からのX+1番地以降のアクセスを#2カード1のアクセスであると判断し、X+1番地のアドレスを#2カード1のの番地のアクセスに加工して#2カード1のアドレス線制御回路(図示せず)に通知する。 【0017】したがって、1個のカードスロットを用いて2枚のICメモリカード1がパソコン等の機器に装着され、この機器のメモリ容量の拡大が図られる。また、例えば#2カード1がSCSI、モデム、ISDN、イサーネット等の各種I/0カードであれば、機器のI/ 20

【0018】そして、#2カード1のカード連結コネクタ4を3枚目のICメモリカード1の機器接続コネクタ3に挿入して接続すれば、1個のカードスロットにより3枚のICメモリカードを使用することができ、同様にして、1個のカードスロットにより4枚,5枚,…のICメモリカードを使用することも可能である。

【0019】ところで、半導体メモリが10カード等の*

* I C メモリカード 1 以外の場合にも前記実施例と同様に 適用できるのは勿論であり、その際、ピン数、コネクタ 形状等はカードの規格等に適合するように設定すればよい。また、連結した各半導体カードのアドレス設定等 は、機器のメモリ拡張方式等に応じて行えばよい。 【0020】

【発明の効果】本発明は、以上説明したように構成されているため、以下に記載する効果を奏する。カード本体2の機器接続側端部に従来と同様の機器接続コネクタ3が設けられるとともに、機器接続側端部の反対側のカード本体2の端部にカード連結コネクタ4が設けられ、このカード連結コネクタ4が、カード本体2内で機器接続コネクタ3に結線されるとともに、他のカードの機器接続コネクタ3に着脱自在に接続されるため、複数の半導体カードをコネクタ接続で縦列に連結し、このカード連結状態で1枚目の半導体カードをパソコン等の機器のカードスロットに挿入することにより、機器の1個のカードスロットに挿入することにより、機器の1個のカードスロットにより複数枚の半導体カードを使用することができ、とくに、カードスロット数が少ない携帯機器のメモリ容量の拡大、1/0機能の拡張等に著しい効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の1実施例の斜視図である。

【図2】図1のカード連結時のメモリマップである。 【符号の説明】

- 2 カード本体
- 3 機器接続コネクタ
- 4 カード連結コネクタ

(図1)

1(#1)

1(#2)

2 カード本体
3 微報接続コネクテ
4 カード連結コネクテ

フロントページの続き

0機能が拡張される。

(51)Int.Cl. HO 1 R 31/06

識別記号 庁内整理番号 R FI

技術表示箇所